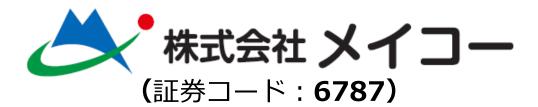
2025年度上期

決算補足説明資料

2025年11月6日



2025年度上期 業績

(単位:億円)

		2024年度		2025年度				前年同期比		前第1四半期比	
		上期	利益率	第1四半期	第2四半期	上期	利益率	増減額	増減率	増減額	増減率
売	基板	818		427	493	920		102	12.5%	66	15.5%
£	電子機器	164		104	91	195		31	18.9%	-13	-12.5%
高		982		531	584	1,115		133	13.6%	53	10.0%
営	基板	86	10.5%	48	52	100	10.9%	14	16.3%	4	8.3%
業利	電子機器	7	4.3%	8	6	14	7.2%	7	100.0%	-2	-25.0%
益		93	9.5%	56	58	114	10.2%	21	22.9%	2	3.6%
経常利益		80	8.2%	49	65	114	10.2%	34	41.9%	16	32.7%
当期純利益		63	6.5%	38	56	94	8.4%	31	48.3%	18	47.4%
期中平均為替レート (JPY/USD)		152.46		143.72	148.35	146.04					

2025年度上期 商品別売上実績

		2024年度		前年	同期比	前第1四半期比			
		上期	第1四半期	第2四半期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
	車載	454	221	248	469	15	3.3%	27	12.2%
ス	マホ・タブレット	121	60	72	132	11	9.1%	12	20.0%
情報通信		89	48	70	118	29	32.6%	22	45.8%
2	半導体PKG基板	7	4	7	11	4	57.1%	3	75.0%
:	モジュール基板	63	36	38	74	11	17.5%	2	5.6%
アミニ	ューズメント、スマート家電、 産業機器、その他	84	58	58	116	32	38.1%	0	0.0%
	EMS	85	45	42	87	2	2.4%	-3	-6.7%
	ODM	79	59	49	108	29	36.7%	-10	-16.9%
	電子機器	164	104	91	195	31	18.9%	-13	-12.5%
	合計	982	531	584	1,115	133	13.6%	53	10.0%

(単位:億円)

2025年度上期 仕様別売上実績

		2024年度	2025年度			前年同期比		前第1四半期比	
		上期	第1四半期	第2四半期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
	4層板以下	221	102	109	211	-10	-4.5%	7	6.9%
	6層板以上	166	84	91	175	9	5.4%	7	8.3%
	多層貫通基板	387	186	200	386	-1	-0.3%	14	7.5%
	8層板以下	250	114	150	264	14	5.6%	36	31.6%
	10層板以上	147	113	120	233	86	58.5%	7	6.2%
Ł	ビルドアップ基板	397	227	270	497	100	25.2%	43	18.9%
	半導体PKG基板	7	4	7	11	4	57.1%	3	75.0%
	ジッドフレキ、フレキ、 対熱、大電流、その他	27	10	16	26	-1	-3.7%	6	60.0%
	EMS	85	45	42	87	2	2.4%	-3	-6.7%
	ODM	79	59	49	108	29	36.7%	-10	-16.9%
	電子機器	164	104	91	195	31	18.9%	-13	-12.5%
	合計	982	531	584	1,115	133	13.6%	53	10.0%

(単位:億円)

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は 金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した 想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。